PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-277129

(43) Date of publication of application: 09.10.2001

(51)Int.Cl.

B24C 11/00

(21)Application number: 2000-255601

(71)Applicant : BRIDGESTONE CORP

(22)Date of filing:

25.08.2000

(72)Inventor: AOKI SEI

(30)Priority

Priority number : 2000016871

Priority date : 26.01.2000

Priority country : JP

(54) BLASTING MATERIAL AND BLASTING PROCESS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a blasting material suited for the process of blasting the surface of a resin product.

SOLUTION: The blasting material is obtained by blending 5 to 50 pts.wt. organic filers with 100 pts.wt. base resins. One or more than two kinds of resins selected from among melamine resin, urea resin, phenol resin, ketone resin, epoxy resin and guanamine resin are suitable for use as the base resins. One or more than two kinds of materials selected from among cellulose, cellulose derivatives, a-cellulose, and wood meal are suitable for use as the organic fillers.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-277129 (P2001-277129A)

(43)公開日 平成13年10月9日(2001.10.9)

(51) Int.Cl.7 B24C 11/00 識別記号

 \mathbf{F} I

テーマコート"(参考)

B 2 4 C 11/00

В

C

D

 \mathbf{z}

審査請求 未請求 請求項の数? OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特顧2000-255601(P2000-255601)

(22) 出願日

平成12年8月25日(2000.8.25)

(31)優先権主張番号 特願2000-16871 (P2000-16871)

(32)優先日

平成12年1月26日(2000.1.26)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出顧人 000005278

株式会社プリデストン

東京都中央区京播1丁目10番1号

(72)発明者 育木 勢

東京都小平市小川東町3-2-6-102

(74)代理人 100086911

弁理士 黛野 剛

(54) [発明の名称] 投射材及びプラスト処理方法

(57)【要約】

【課題】 樹脂製品の表面のブラスト処理に好適な投射 材を提供する。

【解決手段】 基材樹脂100重量部に対し有機充填材 5~50重量部を配合してなる投射材。基材樹脂として は、メラミン樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、ケトン 樹脂、エポキシ樹脂及びグアナミン樹脂の1種又は2種 以上が好適である。有機充填材としてはセルロース、セ ルロース誘導体、αーセルロース及び木粉の1種又は2 種以上が好適である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材樹脂100重量部に対し有機充填材 を5~50重量部配合してなることを特徴とする投射

1

【請求項2】 請求項1において、該基材樹脂がメラミ ン樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、ケトン樹脂、エポ キシ樹脂及びグアナミン樹脂の1種又は2種以上よりな ることを特徴とする投射材。

【請求項3】 請求項1又は2において、該有機充填材 がセルロース、セルロース誘導体、αーセルロース及び 10 木粉の1種又は2種以上であることを特徴とする投射 材。

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれか1項におい て、さらに無機充填材を基材樹脂100重量部に対し2 0 重量部以下配合してなることを特徴とする投射材。

【請求項5】 請求項4において、無機充填材がアルミ ナ、シリカ、カーボンブラック、炭酸カルシウム、炭酸 マグネシウム、タルク、クレー、ガラス繊維、ガラスバ ルーン、金属、酸化鉄及び酸化鉄含有化合物の1種又は 2種以上であることを特徴とする投射材。

【請求項6】 請求項1ないし5のいずれか1項におい て、投射材の比重が1.3~1.7であり、ロックウェ ル硬度が100~130であることを特徴とする投射 材。

【請求項7】 請求項1ないし6のいずれか1項の投射 材を用いて被投射物の表面をブラスト処理することを特 徴とするブラスト処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、部材表面をブラス 30 ト処理するための投射材に係り、特に樹脂製品の表面を ブラスト処理するための投射材に関する。また、本発明 はこの投射材を用いたプラスト処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】自動車のウレタンバンパー等の樹脂製品 を再利用する場合などに表面の塗装を剥離させることが あり、この剥離処理のためにブラスト処理を行うことが

【0003】このようなブラスト処理用の投射材として は、ガラスビーズ、コーンの粉、くるみの粉などが用い 40 られている。

【0004】なお、特開平5-117635号公報に は、珪砂、ガーネット、溶融アルミナ、炭化珪素などの 硬質物質をフェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド 樹脂、ゴムなどの結合剤により結合した投射材が記載さ れている。同号公報では、この硬質物質の配合量は20 ~40体積%であり、SS41鋼材のブラスト処理を行 っている。

[0005]

た樹脂製品のブラスト処理においては、樹脂製品表面の 摩耗が激しい;ガラスビーズの破砕率が高く再利用しに くいためガラスビーズ使用量が多い等の問題がある。

_ 【0006】コーンの粉やくるみの粉を使用したブラス ト処理においては、処理に長時間を要する;塗料などの 付着物質の落ちがよくない;作業環境が悪く粉塵対策を 要するという問題がある。

【0007】また、特開平5-117635号の投射材 は、鋼材のブラスト処理のためのものであり、被加工材 の表面の研削力が強すぎ、樹脂製品表面の摩耗が激しす ぎる。

【0008】本発明は、このような問題点を解決し、樹 脂製品の表面にダメージを与えることなく塗料等の付着 物を効率良く剥離除去することができ、しかもブラスト 処理時の微粉飛散量も少ない投射材と、これを用いたブ ラスト処理方法を提供することを目的とする。

[00009]

【課題を解決するための手段】本発明(請求項1)の投 射材は、基材樹脂100重量部に対し有機充填材を5~ 20 50重量部配合してなることを特徴とするものである。

【0010】この基材樹脂としてはメラミン樹脂、尿素 樹脂、フェノール樹脂、ケトン樹脂、エポキシ樹脂及び グアナミン樹脂の1種又は2種以上が好適である。

【0011】また、有機充填材としては、セルロース、 セルロース誘導体、αーセルロース及び木粉の1種又は 2種以上が好適である。

【0012】かかる本発明の投射材を用いて樹脂製品の 表面をブラスト処理した場合、樹脂製品の表面に損傷を 全く又は殆ど与えることなく、塗料等の付着物を効率良 く除去することができる。また、有機充填材を配合した ことにより、投射材の靭性が高い。

【0013】なお、上記のメラミン樹脂、尿素樹脂、フ ェノール樹脂、ケトン横脂、エポキシ樹脂及びグアナミ ン樹脂はいずれも耐熱性、耐衝撃性に優れており、投射 時に熱くなっても劣化せず、また投射の衝撃によって粉 化しにくいので、繰り返し使用することができる。ま た、粉化しにくいのでブラスト処理の環境も良好なもの となる。

【0014】本発明の投射材は、さらに無機充填材を2 0重量部以下配合してもよい。この無機充填材としては アルミナ、シリカ、カーボンブラック、炭酸カルシウ ム、炭酸マグネシウム、タルク、クレー、ガラス繊維、 ガラスバルーン、金属、酸化鉄及び酸化鉄含有化合物の 1種又は2種以上が好適である。

【0015】本発明のブラスト処理方法は、かかる投射 材を用いて被投射物表面のブラスト処理を行うものであ る。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の投射材は、樹脂製品の表 **【発明が解決しようとする課題】ガラスビーズを使用し 50 面をブラスト処理するための投射材において、基材樹脂** 100重量部に対し有機充填材を5~50重量部配合してなることを特徴とするものであり、この基材樹脂としてはメラミン樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、ケトン樹脂、エポキシ樹脂及びグアナミン樹脂の1種又は2種以上が好適である。

【0017】なお、メラミン樹脂よりなる投射材は特に耐熱性、耐衝撃性に優れる。尿素樹脂よりなる投射材は特に耐衝撃性に優れる。フェノール樹脂よりなる投射材は特に耐熱性に優れる。ケトン樹脂よりなる投射材は特に耐摩耗性に優れる。エポキシ樹脂よりなる投射材は特に耐熱性及び耐水性に優れる。グアナミン樹脂よりなる投射材は特に耐衝撃性に優れる。

【0018】2種類以上の樹脂を用いる場合、2種類以上の樹脂をブレンドしたものであってもよく、2種類以上の樹脂を共重合させたものであってもよく、2種類以上の樹脂のモノマーを共重合させたものであってもよい。

【0019】本発明の投射材では、有機充填材を基材樹脂100重量部に対し5~50重量部以下配合している。この有機充填材としてはセルロース、セルロース誘20導体、αーセルロース及び木粉の1種又は2種以上の1種又は2種以上が好適である。

【0020】この有機充填材を配合することにより投射材の靱性を高めることができる。なお、有機充填材の配合量が50重量部を超えると、投射材の粒子強度が低くなりすぎる。有機充填材を5重量部以上配合することにより上記の効果を十分に得ることができるが、特に10~40重量部とりわけ20~30重量部配合することが好ましい。

【0021】本発明では、さらに無機充填材を基材樹脂 30 100重量部に対し20重量部以下配合してもよい。

【0022】この無機充填材としてはアルミナ、シリカ、カーボンブラック、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、クレー、ガラス繊維、ガラスバルーン、金属、酸化鉄、酸化鉄を含む化合物(フェライト等)等の繊維状物、粒状物、破砕状物等の1種又は2種以上が好適である。

【0023】この無機充填材の種類や配合量を選定、調節することにより、投射材の比重、硬度等を被投射物の性状やブラスト処理の目的等に応じて選定、調節するこ 40とができる。この比重は1.3~1.7が好ましく、ロックウェル硬度は100~130が好ましい。

【0024】このうち、アルミナ、シリカ、ガラス繊維は硬度が高いので、比較的強くブラスト処理する場合に好適である。炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、クレーは硬度が低いので、比較的ソフトにブラスト処理する場合に好適である。ガラスバルーンは投射材の比重を小さくする場合に配合するのに好適である。カーボンブラックを配合した場合には投射材に導電性を付与することができる。これらの無機充填材の粒径は5~5 50

 $00 \mu m$ とくに $10 \sim 200 \mu m$ 程度が好ましい。

【0025】無機充填材として、アルミナ、シリカ、カーボンブラック、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、クレー、ガラス繊維、ガラスバルーン、金属、酸化鉄、酸化鉄を含む化合物(フェライト等)の繊維状物、粒状物、破砕状物等を配合した場合には、投射材を好適な比重に調整することができる。また、球状、破砕状、繊維状の酸化鉄や酸化鉄を含む化合物(フェライト等)を配合することにより、投射材の整粒時の粉砕工程及び投射時における静電気の発生を防止することができ、いずれの場合も、ブラスト処理による研磨、塗膜剥離、金型洗浄性等を良好にすることができる。

【0027】金属、或いは酸化鉄や酸化鉄を含む化合物(フェライト等)を含む顔料よりなる充填材は、粒径が 10μ m以下、特に 5μ m以下、とりわけ 1μ m以下、例えば $0.005\sim1\mu$ mのものが好ましい。

【0028】このような無機充填材の配合量は、基材樹脂100重量部に対し0.1~20重量部、好ましくは1~15重量部、特に好ましくは3~10重量部とされる。無機充填材の配合量が0.1重量部よりも少ないと、被投射物の表面を十分に剥離処理することができず、20重量部よりも多いと剥離が強すぎるようになる。

【0029】特に、無機充填材として、金属、又は酸化 鉄や酸化鉄を含む化合物(フェライト等)を含む顔料よ りなる充填材を配合する場合には、その配合量は、その 配合目的によっても異なるが、基材樹脂100重量部に 対して10重量部以下、特に0.001~1重量部とす るのが好ましい。

【0030】本発明の投射材を構成する粒子は、すべて 均一組成のものであってもよく、異なる組成の粒子の集 合体よりなるものであってもよい。

【0031】本発明の投射材は、上記の有機充填材及び必要に応じ無機充填材を配合してなる基材樹脂の塊あるいはペレットを破砕機又は粉砕機で破砕又は粉砕し、所定粒度に整粒すればよい。基材樹脂に必要に応じカップリング剤を加えてもよい。なお、この破砕又は粉砕時に上記の無機充填材や有機充填材を加えてもよい。

【0032】投射材の粒径は下限が 200μ m以上、好ましくは 500μ m以上、上限が 5000μ m以下、好ましくは 3000μ m以下、より好ましくは 1000μ m以下、特に好ましくは 850μ m以下であることが好ましい。

6

【0033】本発明の投射材は、樹脂製品とくにウレタン等の樹脂製品の塗装除去のためのブラスト処理に好適である。塗装としてはウレタン塗装、アクリル塗装などが例示されるが、これ以外であってもよい。具体的な樹脂製品としては、自動車のバンパー、プレジャーボートなどが例示される。

5

【0034】なお、本発明の投射材は任意の粒径に容易に整粒できることから、本発明の投射材は、上記粒径範囲において、その用途、即ち、被投射体の種類や性状に応じて適宜粒径を調整して用いるのが好ましく、例えば、硬い素材や厚い塗膜を有する被投射体に対しては、比較的粒径の大きい投射材、具体的には粒径500~1500μmの投射材とし、柔かい素材や薄い塗膜を有する被投射体、樹脂製品、電子部品や塑造品などの高級品に対しては比較的粒径の小さい投射材、具体的には粒径150~850μmの投射材を用いるように使い分けることが望ましい。

【0035】ブラスト処理のために粉体を気体流と共に吹き付ける方法としては、各種プラスト法を用いることができるが、乾式ブラスト法が最適である。乾式ブラス 20ト法には、(イ)粉体をノズルより高い位置にあるタンクに投入し、重力によってタンク底部に設けられた排出口に落下した粉体を圧縮気体と共にノズルから噴射させる重力式ブラスト法、(ロ)粉体圧送タンク内に粉体を封入してタンクに圧縮気体を送り込み、タンク底部に設けられた排出口から排出した粉体を圧縮気体と共にノズルから噴射させる直圧式ブラスト法、(ハ)粉体をノズルより低い位置にあるタンクに投入し、圧縮気体のサクションによってタンク底部に設けられた排出口から排出された粉体を圧縮気体と共にノズルから噴射されるサイフォン式ブラスト法、等が挙げられるが、これらのブラスト法のいずれも使用することができる。

【0036】圧縮気体としては通常圧縮空気を使用す

る。ブラスト処理のための粉体量、圧縮気体の圧力、噴 射速度は、使用される粉体の種類、樹脂製品表面への付 着物質の付着状態によって、適宜選択することができ る。

【0037】ブラスト処理に使用された後の粉体は、サイクロン等の従来の後処理設備を使用して付着物質と分離回収し、再使用することができる。

[0038]

【実施例】実施例1

10 メラミン80重量部、尿素20重量部及びホルムアルデ ヒド200重量部を混合し、pHを9~10に調整して 加熱し、還流下で反応させてメラミン・尿素樹脂を得 た。

【0039】 これを乾燥させた後、 α ーセルロース20 重量部と硬化剤を加えて加熱硬化し、粉砕、分級して粒径 $500~850~\mu$ mの樹脂投射材を得た。

【0040】この投射材を気体流と共にプラスチック製被投射体に投射し、研磨力と微粉の飛散量及び被投射体の表面状態を測定したところ、研磨力は良好であり、微粉飛散量は微量であった。またプラスチック表面の損傷も認められなかった。

【0041】比較例1

αーセルロースを加えなかったこと以外は実施例1と同様にして投射材を製造し、同様の投射を行ったところ、研磨力は同等程度であるが、微粉の飛散量が多いことが認められた。

[0042]

【発明の効果】以上の実施例及び比較例からも明らかな通り、本発明によると樹脂製品の表面のブラスト処理に 好適な投射材が提供される。この投射材によると、樹脂 製品の表面を損傷させることなく付着物を効率よく剥離 除去することができる。また、微粉の飛散をきわめて少 ないものとすることができる。

900